

可控硅技术

武鋼修建部電修車間
武汉鋼鐵學院編
武鋼鋼鐵研究所科技情報小組

中国工业出版社

可 控 硅 技 术

武 鋼 修 建 部 电 修 車 間
武 汉 鋼 鐵 學 院 編
武鋼鋼鐵研究所科技情報小組



中 国 工 业 出 版 社

本书介绍了可控硅原理，可控硅的串并联及其保护，整流和逆变原理，主回路参数选择及其计算，可控硅的触发线路，可控硅控制系统中的直流放大器与调节器，可控硅应用线路。此外还阐述了半导体，半导体电路等基础知识。

可 控 硅 技 术

武 钢 修 建 部 电 修 车 间
武 汉 钢 铁 学 院 编
武 钢 钢 铁 研 究 所 科 技 情 报 小 组

(只限国内发行)

冶金工业部 产品标准
科技情报 研究所 书刊组 编辑

中 国 工 业 出 版 社 出 版

新 华 书 店 发 行

中国工业出版社第一印刷厂印刷

1971年5月第一版 1971年5月第一次印刷

15165·4901(冶金-723) 每册1.60元

73.67
313
12

26.4.7 5

毛主席語錄

世間一切事物中，人是第一个可宝贵的。在共产党领导下，只要有了人，什么人间奇迹也可以造出来。

政治工作是一切經濟工作的生命綫。在社会經濟制度发生根本变革的时期，尤其是这样。

我們不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我們必須打破常規，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期內，把我国建設成为一个社会主义的現代化的强国。

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

五、八〇

前　　言

在六十年代迅速发展起来的可控硅整流元件，是电子技术中一种新型的大功率半导体器件。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长和使用维修方便等优点。可控硅技术已在我国国民经济各部得到广泛的应用，并取得显著效果。

无产阶级文化大革命前，叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在科技界代理人推行一条反革命修正主义科技路线，大肆宣扬“电子技术神秘论”，扼杀我国电子工业的发展，妄图让我们跟在洋人后面一步一步地爬行，真是罪该万死！无产阶级文化大革命的滚滚洪流，彻底摧毁了以刘少奇为首的资产阶级司令部，刘贼的反革命修正主义路线彻底破了产，毛主席的无产阶级革命路线深入人心。武汉钢铁公司广大电气工人，遵照毛主席关于“我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国”的伟大教导，大破“电子技术神秘论”，大搞电子技术革命，把可控硅技术应用到冶金生产上，取得很大成果。

为了贯彻执行毛主席提出的教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产劳动相结合的伟大方针，武汉钢铁学院革委会配合武钢电修车间革命领导小组，开办了可控硅技术学习班。为了进一步满足广大工人学习和掌握可控硅技术的要求，我们在学习班讲稿的基础上，根据讲课当中工人提出的意见进行了修改和补充，编写成《可控硅技术》一书。

由于我们活学活用毛主席著作不够，水平有限，书中错误和不妥之处可能不少，请予批评指正。

编　　者

1970年11月

目 录

第一章 可控硅(SCR)的工作原理	1
1-1 什么是半导体	1
1-2 P型半导体和N型半导体	1
1-3 P-N结的形成及其单向导电性	3
1-4 可控硅整流器工作原理	7
第二章 可控硅整流器的串并联及其保护	17
2-1 串联	17
2-2 并联	18
2-3 过电流保护	20
2-4 过电压保护	21
2-5 可控硅整流器误动作的防止	24
第三章 变流原理	25
3-1 单相半波整流电路	25
3-2 单相全波整流电路	30
3-3 单相桥式整流电路	31
3-4 二相零式整流电路	32
3-5 二相式整流电路	33
3-6 三相半波整流电路	35
3-7 三相桥式整流电路	38
3-8 双星形中点带平衡电抗器的整流电路	40
3-9 电感负载对整流电路的影响	43
3-10 变压器漏感对整流电路的影响	45
3-11 有源逆变电路的工作原理	46
3-12 可逆电路	49
3-13 无源逆变电路的工作原理	60
第四章 主回路的参数选择	68
4-1 可控硅的参数选择	68
4-2 变压器的设计	76
4-3 电抗器的设计	86

第五章 半导体放大电路	98
5-1 放大器三种基本接法	98
5-2 低频放大器的图解分析法	103
5-3 直流偏置电路	109
5-4 半导体三极管的参数及其测试	112
5-5 半导体低频电压放大器	119
5-6 半导体功率放大器	122
第六章 半导体脉冲电路	127
6-1 触发概念	127
6-2 典型脉冲波形和参数	127
6-3 锯齿波发生器	128
6-4 尖顶波发生器	130
6-5 二极管限幅器	131
6-6 晶体三极管的开关特性与三极管限幅器	133
6-7 矩形波发生器	134
6-8 双稳态触发器	135
6-9 多谐振荡器	141
6-10 单稳态触发器	146
6-11 脉冲变压器	147
6-12 间歇振荡器	148
6-13 鞍位器	149
第七章 可控硅的触发线路	151
7-1 控制极的基本特性	151
7-2 可控硅作为无触点开关的触发线路	152
7-3 可控硅的相位控制触发线路	156
7-4 采用单结晶体管（DJG）的触发线路	165
7-5 同步波形为正弦波的晶体管触发线路	173
7-6 同步波形为锯齿波的晶体管触发线路	182
7-7 带SCR脉冲放大器的触发线路	188
7-8 带脉冲分配器的触发线路	195
7-9 三角形波移相控制触发线路	198
7-10 变频逆变器用带双稳态触发器的触发线路	201
第八章 可控硅控制系统中的直流放大器与调节器	205
8-1 可控硅移相控制讯号的形成	205
8-2 直流放大器	205
8-3 自动调节系统的反馈原理	211
8-4 PID调节器	214

第九章 可控硅的应用线路	219
9-1 电磁离合器可控硅调速系统	219
9-2 可控硅交流调压线路	221
9-3 800轧机压下装置可控硅励磁系统	223
9-4 低频同步发电机可控硅励磁	229
9-5 可控硅在龙门刨床上的应用	233
9-6 电机车可控硅励磁线路	241
9-7 串联电感式变频调速线路	245
9-8 串联两极管式三相变频调速线路	259
9-9 DJL70型单晶炉可控硅加热系统及可控硅直流调速装置	261
9-10 可控硅—电动机式电弧炉电极自动调节系统	269

第一章 可控硅(SCR)的工作原理

毛主席教导我們：“我們看事情必須要看它的实质，而把它的現象只看作入門的向导，一进了門就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。”

1-1 什么 是 半 导 体

导体和絕緣体的主要区别是物质的电阻率不同。电阻率就是物质单位长度及单位截面积的电阻值。金属导体的电阻率很小，一般为 $10^{-4}\sim 10^{-6}$ 欧姆/厘米；絕緣体的电阻率很大，一般为 $10^{14}\sim 10^{18}$ 欧姆/厘米。所謂半导体，顾名思义，就是导电性能处在金属导体和絕緣体之間的物体。例如截面积为1平方厘米的金属导体，每十公里长的电阻值为1欧姆，同样截面积的絕緣体每毫米长的阻值就是1000兆欧，同样截面积的半导体鎗每毫米长阻值是6欧。自然界中一百零几种元素中有 $3/4$ 以上是金属导体，13种为絕緣体，而半导体只有几种，如鎗、硒、硅(矽)等。

金属导体的电阻率具有正的溫度系数，即当溫度上升时，金属的导电能力减低了。但大多数絕緣体則与此相反，它的电阻率具有負的溫度特性，当溫度上升时，絕緣体的导电能力增强了。半导体的电阻率也具有負的溫度系数。在金属导体和絕緣体中，如果杂质含量不超过千分之一，它的电阻率变化是微不足道的，但在半导体中，杂质对半导体的电阻率影响非常大。如半导体材料鎗中只要含杂质一千万分之一，则电阻率就下降到原来的十六分之一。实际中所应用的半导体元件很少是用純硅純鎗的，而是在硅、鎗中掺入杂质，即杂质半导体。由于掺入的杂质不同，可以得到两种基本类型的半导体，即P型半导体和N型半导体。

1-2 P型半导体和N型半导体

一、从原子結構談起

宇宙間所有的物质都是由原子組成。原子中間都有一个“原子核”和若干繞核不停地旋轉的电子。不同元素的原子所含的电子数目是不同的。电子带有负电荷，原子核带正电荷。正电荷的数目刚好和全部电子的负电荷数相等，所以原子是呈中性的。

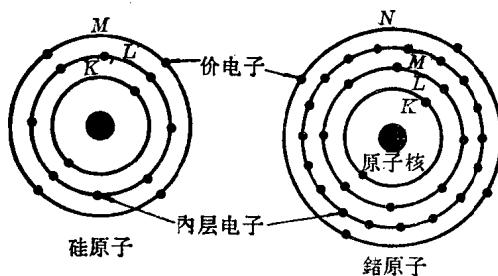


图 1-1 硅鎗的原子結構

电子圍繞原子核运动，和太阳系中行星圍繞太阳运轉相似。在核的引力作用下，电子分几层按完全确定的轨道运行，而且各层容纳的电子数目也有一定规律。如图1-1所示。在硅和鎗两种元素的电子结构中，硅有14个电子，分布在三层上，各层为2、8、4个电子。鎗原子有32个电子，按2、8、18、4排列。原子最外层轨

道电子往往沒有填滿到規定数目。我們把最外层的电子叫做“价电子”。

在晶体中电子受外界作用，由于外层电子离核心較远，所受束缚力最小，所以在外界影响下，它可以克服原子核的引力而脱离原子自由行动，成为“自由电子”。这些自由电子在电場力的作用下产生运动，就形成了电流。

导体、半导体或絕緣体的区分，主要是看最外层电子数。外层电子数从1个到8个，越少越容易被激发出来，越多就越要拉别的电子，到了8个就处于饱和状态，就抱成一团，围绕在核周围运动，形成很稳定的結構，这是絕緣体。金属导体原子最外层电子数目一般为1至2个，原子核对它的束缚力很弱，这些电子由于热运动总要跑出来成为自由电子。这些自由电子在外界电場作用下很快移动形成电流，这就是导体导电的原因。如銅的最外层电子数为3个，銀的最外层电子数为1个。半导体一般最外层电子数目为4个。这些电子中，少数电子由于热运动，能量大的就脱离原子核的束缚跑出来，成为自由电子。

二、电子导电和空穴导电

鎵是典型的半导体元素，是制造半导体管的主要材料之一。我們以鎵为例說明半导体的导电性能。

鎵原子在鎵晶体内整齐地排列着。各原子之間有互相排斥的力量，而每个原子除吸引住自己的价电子外，还吸引住相邻原子的价电子。因此，两个相邻原子的价电子便成对地存在，这一对电子同时受两个原子的束缚，为两个原子所共有；而这两个原子也通过这一对电子被联系起来。这个电子对起了“鍵”（联結）作用。所以我們叫它为“共价鍵”。这时，每个鎵原子最外层电子都填滿8个，处于稳定的束缚状态，价电子就不能到处自由运动，即沒有自由电子，鎵原子就具有絕緣体的性能。

一定溫度下，晶格中的共价鍵的价电子有一定的功能，其中动能大的电子就有可能脱离鍵的束缚而成为自由电子，于是就留出一个“空位子”，我們把这个“空位子”叫做“空穴”。其它的方法，如光照、强电場作用、射线辐射等，都可能产生电子和“空穴”。由于原子本身正电荷和负电荷数量相等，故原子失去电子后，整个原子带正电荷，称之为阳离子。阳离子容易吸引相邻原子的价电子来填补电子离开而留下的空位，使相邻原子又出現空穴；而这新出現的空穴，又可能被别的电子所填充。电子这样不断地填充空穴，就使空穴的位置不断在原子間轉移。空穴的轉移而形成的电流称为“空穴电流”。而原来失去的电子，在晶体中运动形成“电子流”。由于空穴和电子都帶有电荷，它們的运动都形成电流，所以統称它們为載流子。

一切不含杂质的晶格完整的半导体叫做“本征半导体”。因为它晶格完整，如果有一个电子从共价鍵中释放出来，必定留下一个空穴，所以本征半导体中电子和空穴都是成对地出現的，它們的数目相等，当加上外电場后，便形成电子电流和空穴电流，总的电流是两者之和。如沒有外場作用，电子和空穴的运动是杂乱无章的，結果互相抵消，沒有淨电流动出現。在电場作用下，本征半导体会产生导电現象，这种导电叫做“本征导电”。

三、P型半导体和N型半导体

本征半导体不容易导电，但是只要适当地加一些杂质，其导电性能就会大大地改善。

例如：在鎵晶体中掺入很少的一些三价元素銦，銦的价电子为三个，它加入之后和鎵

組成晶格，銻原子的三個價電子只能分別和相鄰的三個銻電子組成共價鍵，這樣與它相鄰的第四個銻電子缺少一個可以形成“共有”電子對的電子，於是留下一個空穴，如圖1-2所示，因此加入一點銻所產生的空穴是十分可觀的，遠遠超過本征半導體因熱運動而產生的空穴。顯然這種半導體在電場的作用下的導電現象，主要是空穴導電所致；當然也有在電場的作用下“跑動”的電子，但這種電子的數目極少，叫做“少數載流子”，而將空穴叫做“多數載流子”。這種“空穴型半導體”也叫做“P型半導體”。

如果把一些五價元素，如砷摻入銻晶體中，砷有五個價電子，它和銻原子的四個價電子組成共價鍵後，留下一個剩餘電子，如圖1-3所示。這個剩餘電子就可以自由地在晶格中自由振蕩，若在外電場的作用下就會形成電子流。當摻入少量砷以後，產生大量剩餘電子。這種半導體稱為“電子型半導體”，或叫做“N型半導體”。在這種半導體中電子是“多數載流子”，空穴是“少數載流子”。

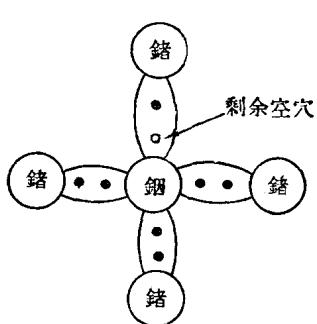


图 1-2

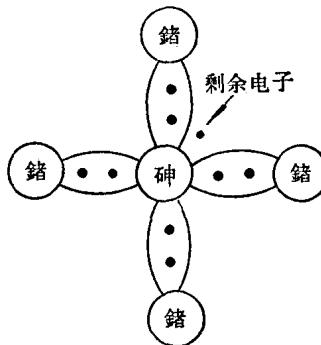


图 1-3

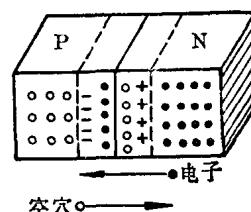


图 1-4 P-N 結的形成

1-3 P-N 結的形成及其單向導電性

一、P-N 結的形成

P型和N型半導體緊密相連組成的一個整體，就叫做P-N 結。P-N 結是由擴散而形成的。擴散就是物質從濃度大的地方向濃度小的地方跑。例如在一盞清水中滴入一滴墨水，能把一盞水染藍，就是由於擴散的結果。

若把P型半導體和N型半導體結合在一起，由於P區空穴濃度大於N區空穴濃度，N區電子濃度大於P區電子濃度，因此在交界處必然會產生載流子的擴散運動。載流子擴散的結果，使分界處的電子和空穴互相複合，靠N區的一邊少了電子，形成正電荷的積累；而靠P區的一邊少了空穴，形成負電荷的積累，如圖1-4所示。由於在交界面附近形成了正負電荷的積累，就使交界處形成一個電場（即產生一個靜電位差，稱位壘或勢壘），此電場靠N型為正，靠P型為負，它阻止了電子[空穴]再繼續流動，使之達到所謂“動態平衡狀態”，這就是交界處的情況，通常稱為阻擋層。因為是由P型N型結合而成的，故稱為P-N 結。

上述讓P型和N型兩塊半導體“接觸”，並非簡單地使之靠在一起，而是用合金法、擴散法、外延法等特殊加工而成的。

二、P-N 結的单向导电性

若在 P-N 結两端加一电压，它的极性在 P 区为正、N 区为负，如图 1-5(a) 所示，则外加电場和阻挡层电場相反，P-N 結势垒因此被削弱，这时 N 区大量电子容易通过 P-N 結向 P 区扩散，P 区大量空穴容易通过 P-N 結向 N 区扩散。流过 P-N 結的电流等于空穴电流和电子电流之和。[注意：这是多数载流子形成的]电流沿外电場方向大大增加，这个方向就是正向导电方向，正向电压加得越高，阻挡层电場被削弱的越厉害，扩散就更容易进行，正向电流就越大。即当 P 接电源正端 N 接电源负端时，这种接法我們叫做“正向接法”。



图 1-5

当外加电压的极性在 N 区为正、P 区为负时，这种接法我們叫做“反向接法”。图 1-5(b)中外加电場和阻挡层电場相同，外加电場起着增强阻挡层电場作用，多数载流子[即 N 区中的电子和 P 区中的空穴]不能扩散被合成电場阻挡，由扩散所形成的电流等于零。但这时只有少数载流子—即 P 区的电子和 N 区的空穴，受外电压的作用，形成微弱的反向电流。掺有杂质的半导体的少数载流子是不多的，因此反向电流很小。所以，在反向电压只有零点几伏时，反向电流就饱和了。

可見 P-N 結的导电性与加于两端的外加电压的方向有关，即正向連結时 P-N 結的电阻很小，反向連結时 P-N 結的电阻很大。这种性能就叫做 P-N 結的单向导电性。

三、半导体二极管的伏安特性

利用 P-N 結的单向导电的性能制成二极管，则半导体二极管的电流和外电压有密切的关系。下面，我們可以用实验的方法得二极管的伏安特性，如图 1-6 所示。(a) 为接正

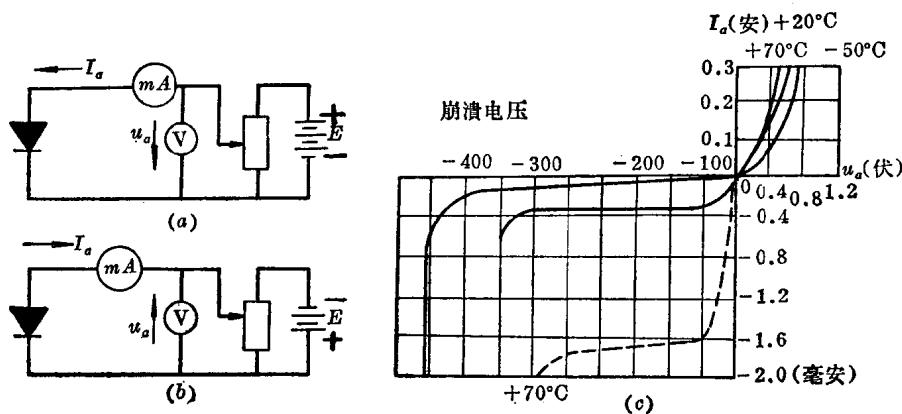


图 1-6 2AP77型半导体二极管的伏安特性

向电压的线路，(b)为接反向电压的线路。根据測量数据我們可以作出如图 1-6(c) 的伏安特性曲线。从图中可以看出，实际得出的曲线形状与上节的理論分析基本上符合，但曲线上反映出一些未曾分析到的現象，現分析如下：

1.当外加正向电压时，电流的增加与电压的增加成直线关系，并服从欧姆定律。因正向电压增加，阻挡层电場减弱，扩散繼續进行。电压越高，扩散更容易进行，故电流也随之增大。

2.当反向电压达到一定值后，反向电压再增加，反向电流几乎不再增加，达到飽和值。这是由于少数載流子数目有限，虽然外加电压使位垒提高，但反向电流几乎保持不变，这个电流叫做反向飽和电流 $I_{s.t.}$ 。

3.当反向电压增加到某一定值，电流急剧增加，这种現象称为崩潰現象（或击穿），这时的电压称为崩潰电压（或击穿电压），这个电流称为崩潰电流。崩潰現象有两种：一种是电崩潰，一种是热崩潰。

4.在任何电压下，通过二极管的电流是随着二极管的溫度升高而增加的[图 1-6(c) 虛线所示]，这是由于溫度升高时，半导体的束縛电子受热激发，摆脱束縛状态，产生更多的电子—空穴对而参与导电之故。

四、半导体二极管的构造和类型

二极管根据其结构可分为点接触型和面接触型两种。在半导体收音机中，用作检波的半导体二极管是点接触型二极管，它的结构如图 1-7 所示，(a)是內部結構示意图，(b)是它的外形，(c)是它在电路中的代表符号。点接触二极管的管芯是由一根細的金属絲压在 N 型晶体薄片上构成的，金属触須的一端焊上引线便成为二极管的正极，负极是晶片所接的底座，密封在玻璃壳內。其有些管子的外壳上涂有黑漆，以防光线照射影响管子特性，在外壳上用色点标出极性。

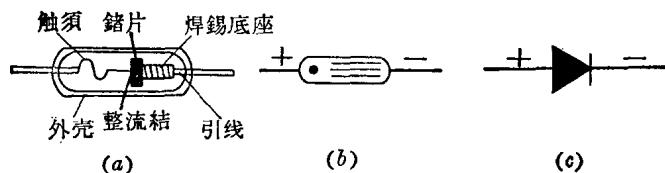


图 1-7

我們常見的整流用的二极管是面結型的。它的特点是由于接触面（整流結）比較大，所以正向允許通过的电流較大，一般可以通过几百毫安，而特殊大功率整流二极管可达几百安培。

由于各种型号的二极管特性不一样，故須要根据实际要求选用，表 1-1 列出几种常用国产半导体二极管供讀者选用时参考。

就二极管本身来讲，它的寿命比电子管、离子管长得多，但决定因素是人而不是物。只有正确地使用二极管，才能保証它的寿命，那末，我們首先要正确地認識二极管，即認識二极管的参数和使用特点。

表 1-1 几种常用国产半导体二极管的特性和用途

型 号	结 构	主 要 用 途	最 大 整 流 电 流 (mA)	最 大 反 向 电 压 (V)	最 高 工 作 频 率 (Mf)
2 AP 1	点接触式	整流检波	16	10	150
2 AP 2	点接触式	整流检波	16	25	150
2 AP 3	点接触式	整流检波	25	25	150
2 AP 4	点接触式	整流检波	16	50	150
2 AP 5	点接触式	整流检波	16	75	150
2 AP 6	点接触式	整流检波	12	100	150
2 AP 7	点接触式	整流检波	12	100	150
2 AP 9	点接触式	整流检波		10	
2 AP 10	点接触式	整流检波		20	
2 AP 11	点接触式	整流检波	25	10	40
2 AP 12	点接触式	整流检波	40	10	40
2 AP 13	点接触式	整流检波	20	30	40
2 AP 14	点接触式	整流检波	30	30	40
2 AP 15	点接触式	整流检波	30	30	40
2 AP 16	点接触式	整流检波	20	50	40
2 AP 17	点接触式	整流检波	15	100	40
2 AP 21	点接触式	整流检波	50	10	150
2 AP 22	点接触式	整流检波	16	30	150
2 AP 23	点接触式	整流检波	25	40	150
2 AP 24	点接触式	整流检波	16	50	150
2 AP 25	点接触式	整流检波	16	50	150
2 AP 26	点接触式	整流检波	16	100	150
2 AP 27	点接触式	整流检波	8	150	150
2 AP 28	点接触式	整流检波	16	100	180
2 AP 71	面接触式	整 流	300	50	0.05
2 AP 72	面接触式	整 流	300	100	0.05
2 AP 73	面接触式	整 流	300	150	0.05
2 AP 74	面接触式	整 流	300	200	0.05
2 AP 75	面接触式	整 流	300	300	0.05
2 AP 76	面接触式	整 流	300	350	0.05
2 AP 77	面接触式	整 流	300	400	0.05
2 CP 1	面接触式	整 流	400	100	0.05
2 CP 2	面接触式	整 流	400	200	0.05
2 CP 3	面接触式	整 流	400	300	0.05
2 CP 4	面接触式	整 流	400	400	0.05
2 CZ11A-J	面接触式	整 流	1,000	100~1,000	0.001

二极管的参数有如下几项：

1. 整流电流：在有效负载的半波整流线路中，通过二极管的电流在一个周期内的平均值（直流分量）。
2. 最大允许反向电压幅值：二极管参数的变化不超过规定允许值时的最大反向电压幅值。
3. 最大反向电流：在二极管两端加上最大反向电压时的反向电流值。此数值越小越好。

好。最大反向电流过大，会使管子整流效率下降，甚至可能把管子烧坏。

4.最高使用溫度：二极管在长期工作中，所允許的工作溫度。它与环境溫度有关，环境溫度高，则因散热不易，引起 P-N 結溫度升高，超过这个溫度时，反向电流增大，因而影响工作，甚至把管子损坏。

除了上述参数之外，还有瞬变过程中电流的最大幅值，最高頻率等几个参数，在半导体管子手册中很容易查到，这里就不一一叙述了。

在了解半导体二极管参数之后，还要知道它的測試方法。用万用表的电阻挡来测量判別正负极，对点接触型二极管要用 $R \times 100$ 或 $R \times 1,000$ 挡測量，不可用 $R \times 1$ 或 $R \times 10,000$ 挡，因前者电流太大，后者电压太高，都会损坏晶体二极管。如果量出的电阻为几百欧时，与电表负笔連接的一端为正端，另一端則为负端。这是因为万用表內装有电池，其电池的正极接在万用表的負端，电池的負极接在万用表的正端。这个电阻一般称为晶体二极管的正向电阻。好的晶体管正向电阻为 $100 \sim 1,000$ 欧左右，愈小愈好。如果量出的电阻有几百千欧，那么接表负笔一端为阴极，另一端为阳极。这时量出的电阻叫做反向电阻，一般在 500 千欧以上。此值太小失去单向导电作用；此值无穷大，則此管子已坏。

1-4 可控硅整流器工作原理

可控硅是继半导体二极管、三极管之后，为适应生产发展的需要而創造出的一种新型的可控制的半导体元件，全名为“可控的硅整流元件”，有时为了书写方便，简称“可控硅”常用英文縮写的[SCR]来表示。

我們前面所讲的，由一个 P-N 結組成的半导体二极管，也是一个整流元件，但其整流出来的直流电压是不可調的。而可控硅，其整流电压可以进行調节。再加上可控硅具有重量輕，体积小，效率高，开关速度快，維护简单，操作方便等优点，因而广泛地应用于交直流电机的調速，电机励磁，可控整流，逆变，无触点交直流开关，变頻，溫度控制，稳压器，电焊机等許多方面。

在无产阶级文化大革命前，我国搞的硅元件制造，由于在大叛徒、大内奸、大工賊刘少奇修正主义的科研路线的干扰和破坏下，大搞“神秘化”，推行洋奴哲学，爬行主义，因此，生产的可控硅最大电流只不过50安培，而且产量很少，应用更少。在无产阶级文化大革命中，我国广大工人阶级，批判了叛徒、内奸、工賊刘少奇及其在各地的代理人所推行的洋奴哲学、爬行主义，以及在反革命修正主义路线下所搞的神秘化，用毛泽东思想作統帥，发揚革命精神，在短短的时间內，可控硅的制造和应用都得到了飞速的发展。

一、什么是可控硅

毛主席說：“辯証唯物論的认识論把实践提到第一的地位，认为人的认识一点也不能离开实践，排斥一切否认实践重要性、使认识离开实践的錯誤理論。”

从外形看，可控硅很象一般硅二极管，但是多一个电极—控制极。图 1-8(a)是 5 安培可控硅的外形图，(b)是它的代表符号，三个电极是阳极，阴极，控制极，它们分別用符号 A、C、G 代表。

一般半导体二极管的反向电阻很大，而正向电阻很小，但可控硅却不同，它不仅加反

向电压时，电阻很大，就是加正向电压时，电阻也很大。在图 1-9 (a)、(b) 中可控硅的阳极和阴极不管是接电源正极还是负极，可控硅都不能流过电流，即灯泡不亮。我們說，

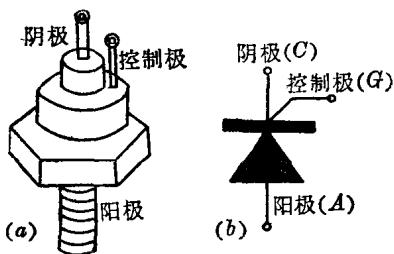


图 1-8 可控硅外形及代号

这时可控硅处于断开状态。如果在控制极上加一个正电压（对阴极而言）就有一个小电流由控制极流向阴极（这个电流叫触发电流，一般只有几毫安），这时如果阳极对阴极有一个正电压时，就有电流从阳极流向阴极，这时可控硅处于导通状态。

在图 1-9 (c) 中，控制极和阳极都同时加有正电压，这时可控硅就象开关一样把电路线接通，电灯就亮了，这时即使撤去触发电压，阳极电源依然

暢通，除非使阳极电位对阴极电位为零或比阴极负，阳极电流才会停止。由上看出，当阳极 A 上加正电压，阴极 C 上加负电压时，此时如果在控制极 G 上加一正电压，使 G、C 之間有一电流产生，那么阳极 A 与阴极 C 就有电流通过。这时我們就說可控硅整流器导通了。如果我們在控制极上不加电压，也就是使 G → C 之間沒有电流，那么可控硅整流器就不可能导通。因此控制极 G → C 的电流，就可以控制可控硅的导通，也就是說控制极 G 具有控制可控硅的导电时刻，但当可控硅导通以后，控制极 G 就失去了作用。G 只能控制其导通，而不能控制其断开。

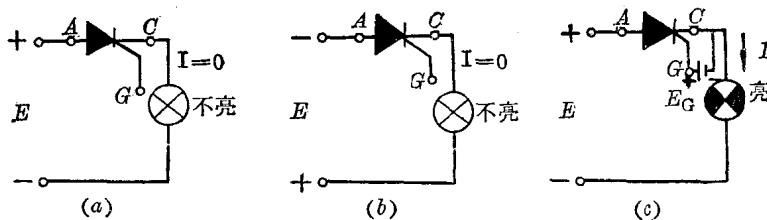


图 1-9

当 A 上加负电压，C 上加正电压，则不論控制极 G 如何加电压，可控硅均不能导通，这种接法叫做可控硅整流器受到反向电压的作用，簡称反向电压。

因此，要使可控硅导通，必須同时滿足两个条件：

1. 可控硅阳极为正电压；
2. 控制极加入正信号电压。

为了說明可控硅內部的导电过程，我們先討論晶体三极管的工作情况。

二、半导体三极管的结构和符号

每一个半导体三极管都是由两个 P-N 結构成，按照他們的作用分別叫做“发射結”和“集电結”，見图1-10(a)，两个“結”把一块完整的晶体分成三个区。如果两边是空穴导电的P型区，而中間是电子导电的N型区，我們就称它为 P-N-P 型半导体三极管；反

之，如果两边是N型区，中间是P型区，就叫N-P-N型半导体三极管。半导体三极管三个区域，按照其作用不同分别叫做发射区、基区和集电区，半导体三极管三个电极分别叫做发射极（常用拉丁字母“e”表示）、基极（用“b”表示）和集电极（用“c”表示）。半导体三极管符号如图1-10(b)、(c)所示。(b)为P-N-P型半导体三极管，(c)为N-P-N型半导体三极管。

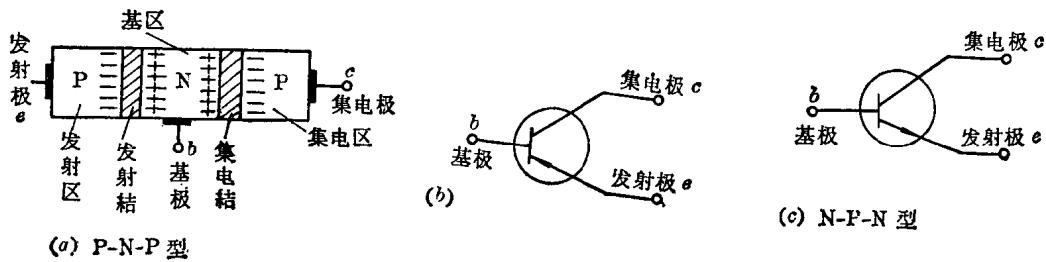


图 1-10 半导体三极管结构符号图

我們用大家熟悉的低頻半导体三极管3AX1來說明晶体管的結構。它是在厚約100微米（一微米等于~~一百~~分之一米）的N型鎘片，两边各放一块銻粒，放在模子中加热，使銻熔化在鎘中，便产生两个P区，它们和N区的交界处各形成一个P-N結，于是就得到一个P-N-P管芯[图1-11(a)]，焊上引线，封装在管内就成了一个半导体三极管。图1-11(b)是它的剖面结构示意图。这类管子的基极引线直接焊在底座上，并且和外壳相通。用这种

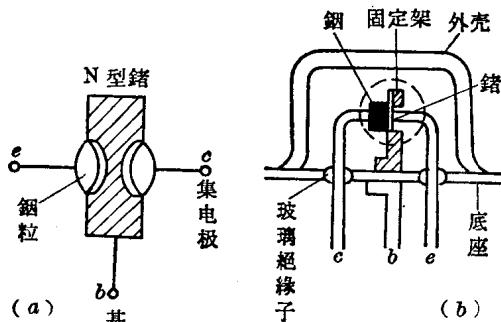


图 1-11 3AX1半导体三极管内部结构图

方法制成的叫做合金三极管。合金法工艺简单，价格低廉；缺点是结的厚度不易精确控制，工作频率不高。另一种是扩散半导体。扩散法的优点是结的厚度可以精确控制，可以获得很薄的扩散层，因而工作频率可以大大提高。如3AG11~3AG13即属此型，适宜在高頻下工作。除此以外，还可以用外延法，生长法等很多种方法制造，这里就不多談了。

三、P-N-P型半导体三极管的工作原理

毛主席說：“我們的實踐證明：感覺到了的东西，我們不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感覺它。”

下面我們簡述半导体三极管的工作原理，对它的本质有一定的理性认识，进一步发挥“认识的能动作用”。

P-N-P型，N-P-N型，这两种类型晶体管工作原理基本类似，現在我們就P-N-P型进行討論。

我們知道，在P-N結两端不加电压，电子和空穴的扩散受P-N結阻挡层电場阻止，